

【出展者募集】第 2 回総会/提案・報告会（10/19）におけるブース出展者募集のご案内

会員各位

いつもお世話になっております。

フードテック官民協議会事務局・アクセンチュアです。

日頃より、フードテック官民協議会の活動にご参加・ご協力いただき、誠にありがとうございます。

このたび、令和 8 年度 第 2 回総会／提案・報告会を 10 月 19 日（月）に開催することとなりましたので、当日のブース出展者を募集いたします！

6 月に開催した第 1 回総会／提案・報告会では、多くの会員の皆様にご登壇・ご出展いただき、それぞれの取組や技術を知ることができる大変活気のある場となりました。ご参加・ご協力いただいた皆様、改めてありがとうございました。

今回も、会員の皆様の取組を広く発信いただくとともに、会員同士がお互いの技術・商品・活動を知り、新たな連携や事業展開につながるきっかけを生み出す場にしたいと考えております。

自社の技術・商品を知ってもらいたい、新たな連携先と出会いたい、取組を広く発信したいという皆様に、ぜひご活用いただけたらと考えております。

フードテックに関する取組であれば幅広くご応募いただけますので、ぜひ奮ってご応募ください！

=== 第2回総会／提案・報告会 ブース出展者募集のご案内 ===

1.開催概要

日時：2026年10月19日（月）13:00～16:30

会場：Tokyo Innovation Base（TIB）

住所：東京都千代田区丸の内3-8-3

アクセス：JR・東京メトロ有楽町線「有楽町駅」徒歩1分

2.募集期間

9月8日（火）～9月18日（木）17:00

※会員の方のみご応募いただけます。まだ会員でない方は無料でご入会いただけますので、ぜひこの機会にご入会ください。

3.応募フォーム

<https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1786974926fICKsOwm>

※事務局による審査の上、10/2（金）を目途に改めて出展企業には詳細をご連携いたします。

4.展示内容

・以下の展示ブース内で、ポスター発表、試食、パンフレット、商品等の展示が可能です。フードテックに関連する取組、自社技術・製品・サービスの紹介など、フードテックに関わる内容であれば幅広く展示いただけます。

・机：横90cm×奥行75cm×高さ72cm

・パーテーション：横90cm×高さ205cm

※展示ブースのイメージは下記URLを参照ください

<https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sosyutu/attach/pdf/index-156.pdf>

皆様の日頃の取組を発信し、新たなつながりを生み出す機会として、ぜひ積極的にご応募いただけますと幸いです。
多くの皆様からのご応募を心よりお待ちしております！

ご不明点等ございましたら、お気軽に下記事務局までご連絡ください。

編集・発行：フードテック官民協議会事務局

受託事業者：アクセンチュア株式会社

Foodtech_Council@accenture.com

HP：<https://food-tech.maff.go.jp/>
